APPLICATION

FOR

UNITED STATES LETTERS PATENT

TITLE:

CONNECTOR

APPLICANT:

Shigeru MURAYAMA

Masanori KANEKO Shigeru MATSUMURA Takashi SEKIZUKA

Hiroyuki HAMA

"EXPRESS MAIL" Mailing Label Number: EV 322006697 US

Date of Deposit: June 20, 2003

コネクタ

発明の背景

1. 発明の分野

5 本発明は、複数の信号端子や接地端子を保持するコネクタに関する。

2. 関連技術の説明

25

半導体試験装置等において、試験対象となる電子デバイス (Device Under Test)を試験する場合には、試験に必要な信号を生成するテ スタ制御装置等と電子デバイスとは、例えばテストヘッド等を介して、信号の やり取りを行う。

発明の概要

15 近年の電子デバイスの高性能化に伴い、電子デバイスの試験はより高度化する傾向にある。このため、信号を中継する伝送路において、信号の劣化や周囲からのノイズの混入等が、電子デバイスの試験を行う上での障害となる場合がある。

そこで本発明は、上記の課題を解決することのできるコネクタを提供するこ 20 とを目的とする。この目的は特許請求の範囲における独立項に記載の特徴の組 み合わせにより達成される。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定 する。

即ち、本発明の第1の形態によると、信号を伝送する複数の基板信号線、及び接地された基板接地線を有する基板に実装されるコネクタであって、複数の基板信号線のそれぞれに、それぞれ対応して設けられた複数の信号端子を備え、それぞれの信号端子は、導体により線状に延伸して形成された信号芯線と、信号芯線の軸方向に延伸して、信号芯線を囲むように、信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成された芯線用シールドと、信号芯線から延伸して形成さ

れ、信号芯線と、当該信号端子に対応する基板信号線とを接続する信号電極と、 芯線用シールドから延伸して、信号電極を挟んで互いに対向して形成され、芯 線用シールドと、基板接地線とをそれぞれ接続する複数の接地電極とを有する コネクタを提供する。

5 複数の信号端子のそれぞれ一部を、互いに平行な第1の列、及び第2の列の 2列に並べて保持するハウジングを更に備え、コネクタは、表の面が軸方向と 平行な基板の一辺に実装され、第1の列における信号端子の信号電極は、第2 の列における信号端子の信号電極と、基板を挟んで対向し、第1の列における 信号端子の信号電極は、基板の表の面に形成された基板信号線と接続され、第 2の列における信号端子の信号電極は、基板の裏の面に形成された基板信号線 と接続されてよい。

複数の信号端子の少なくとも一部を、予め定められた配列方向に並べて保持するハウジングを更に備え、ハウジングにおける、軸方向及び配列方向に平行な側面は、複数の信号端子が保持されるそれぞれの位置において、当該側面と垂直な方向にそれぞれ突出する波状に形成されてよい。

15

20

複数の信号端子のそれぞれ一部を、互いに平行な第1の列、及び第2の列の 2列に並べた千鳥配置により、ハウジングは複数の信号端子を保持し、ハウジ ングにおける、第1の列に近い側面は、第1の列における複数の信号端子が保 持されるそれぞれの位置において、当該側面と垂直な方向にそれぞれ突出する 波状に形成され、第2の列と平行な側面は、第2の列における複数の信号端子 が保持されるそれぞれの位置において、当該側面と垂直な方向にそれぞれ突出 する波状に形成されてよい。

芯線用シールドにおける、接地電極に近い端部の近傍の部分は、信号芯線を略半周囲むように形成され、信号電極は、軸方向と略垂直に、芯線用シールドから離れる方向に延伸して形成されてよい。

複数の信号端子は、それぞれの信号電極が延伸する方向を予め定められた配列方向に向けて、当該配列方向に並べて配置されてよい。

複数の信号端子を保持するハウジングと、ハウジングを基板に固定するリベ

ットとを更に備えてよい。

20

25

コネクタは、当該コネクタを挟んで基板と対向する他のコネクタと接続され、ハウジングは、他のコネクタと対向する面から、当該面の裏の面に貫通して設けられたハウジング貫通孔を有し、基板は、ハウジング貫通孔に対応して、ハウジングと対向する表の面から裏の面に貫通して設けられた基板貫通孔を有し、リベットは、他のコネクタと対向する一端がハウジング貫通孔に収容され、他端が基板の裏の面から突出するように、ハウジングから基板に向かう方向に、ハウジング貫通孔及び基板貫通孔に挿入されてよい。

複数の信号端子のそれぞれ一部を、互いに平行な第1の列、及び第2の列の 2列に並べた千鳥配置により、複数の信号端子を保持するハウジングと、第1 の列及び第2の列のそれぞれの一端に配置された信号端子とそれぞれ隣接して、 複数の信号端子を挟んで対向するように、複数の信号端子と共に千鳥配置をな す位置に、ハウジングの表面から突出して設けられることにより、コネクタと 接続される他のコネクタの位置を規定する、少なくとも2個の位置決め部材と を更に備えてよい。

ハウジングは、第1の列及び第2の列に、それぞれ同数の信号端子を並べて 保持してよい。

コネクタは、信号芯線と接続される被接続芯線を備える他のコネクタと接続 され、信号芯線は、被接続芯線と一端において嵌合することにより接続され、 芯線用シールドは、信号芯線の一端の近傍に、信号芯線を囲む周状に延伸して、 信号芯線を囲む内面から信号芯線に向かって突出する周状延伸部を含んでよい。

信号端子は、信号芯線及び芯線用シールドのそれぞれに対してそれぞれ嵌合すべき、被接続芯線及び被接続シールドを有する被接続端子と接続され、信号芯線及び被接続芯線の一方はオス型の芯線端子であり、他方は、オス型の芯線端子の外面と接触する内面において、当該外面を弾性力により押圧するメス型の芯線端子であり、芯線用シールド及び被接続シールドの一方はオス型のシールド端子であり、他方は、オス型のシールド端子の外面と接触する内面において、当該外面を弾性力により押圧するメス型のシールド端子であり、信号端子

と被接続端子とが接続される場合、信号芯線及び芯線用シールドの一方は、他方よりも先に、被接続芯線又は芯線用シールドと接触してよい。

信号端子と被接続端子とが接続される場合、信号芯線が被接続芯線と接続されるより先に、芯線用シールドは、被接続シールドと接触してよい。

- 5 オス型のシールド端子の先端が、メス型のシールド端子の内部における予め 定められた位置へ挿入されるまでの期間、当該先端がメス型のシールド端子の 奥に進むに従って漸増する弾性力により、メス型のシールド端子は、オス型の シールド端子の外面を押圧し、オス型のシールド端子の先端が、予め定められ た位置へ挿入された後に、信号芯線は被接続芯線と接続されてよい。
- 10 本発明の第2の形態によると、信号を伝送する複数の信号端子と、複数の信号端子とを保持するハウジングを備えるコネクタであって、信号端子は、導体により線状に延伸して形成された信号芯線と、信号芯線の先端の近傍から信号芯線の軸方向に延伸して、信号芯線を囲むように、信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成され、ハウジングに収容される第1シールドと、信号芯線から離れる方向に突出して、第1シールドの終端から延伸して形成され、ハウジングの表面に係止される突出部と、突出部の近傍において、信号芯線と第1シールドとの間に先端が挿入され、当該先端から軸方向に延伸して、信号芯線を囲むように、信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成された第2シールドとを備えるコネクタを提供する。
- 20 本発明の第3の形態によると、信号を伝送する信号端子を備えるコネクタであって、信号端子は、導体により線状に延伸して形成された信号芯線と、信号芯線の軸方向に延伸して、一端の近傍の部分が信号芯線を略半周囲むように、信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成された芯線用シールドと、軸方向と略垂直に、芯線用シールドから離れる方向へ、芯線用シールドの他端に近い、信号芯線の端部から延伸して形成される信号電極と、信号電極と略平行に、芯線用シールドの他端から延伸して形成される接地電極とを有するコネクタを提供する。

本発明の第4の形態によると、基板に実装されるコネクタであって、信号を

伝送する信号端子と、信号端子を保持するハウジングと、ハウジングを基板に 固定するリベットとを備えるコネクタを提供する。

本発明の第5の形態によると、信号を伝送する信号端子を備えるコネクタであって、信号端子は、導体により線状に延伸して形成され、コネクタと接続される他のコネクタが備える被接続芯線と、一端において嵌合することにより接続される信号芯線と、信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成され、信号芯線を囲む周状に延伸して、信号芯線を囲む内面から信号芯線に向かって突出する周状延伸部を、信号芯線の一端の近傍に含む芯線用シールドとを有するコネクタを提供する。

本発明の第6の形態によると、被接続芯線及び被接続シールドを有する被接 続端子と接続される信号端子を備えるコネクタであって、信号端子は、導体に より線状に延伸して形成された、被接続芯線と嵌合すべき信号芯線と、信号芯 線の軸方向に延伸して、信号芯線を囲むように、信号芯線と電気的に絶縁され た導体により形成された、被接続シールドと嵌合すべき芯線用シールドとを有 し、信号芯線及び被接続芯線の一方はオス型の芯線端子であり、他方は、オス 型の芯線端子の外面と接触する内面において、当該外面を弾性力により押圧す るメス型の芯線端子であり、芯線用シールド及び被接続シールドの一方はオス 型のシールド端子であり、他方は、オス型のシールド端子の外面と接触する内 面において、当該外面を弾性力により押圧するメス型のシールド端子であり、 信号端子と被接続端子とが接続される場合、信号芯線及び芯線用シールドの一

信号場子と被接続場子とか接続される場合、信号心縁及び心縁用シールトの一方は、他方よりも先に、被接続芯線又は芯線用シールドと接触するコネクタを提供する。

なお上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではな く、これらの特徴群のサブコンビネーションも又発明となりうる。

25

10

15

20

図面の簡単な説明

図1Aは、プラグ側基板200の表の面と垂直な方向から見た、プラグコネ

クタ100を示す。

図1Bは、リセプタクル側のコネクタとの接合面であるコネクタ接合面と垂直な方向から見た場合における、プラグ側ハウジング50を示す。

図1Cは、A方向から見た場合における、プラグ側ハウジング50aを示す。

5 図2は、プラグ信号端子10の詳細な構成の一例を示す図。

図3Aは、プラグ側基板200 (図1参照)の表の面に向かう方向から見た場合における、プラグ芯線用シールド14及びプラグ接地電極18を示す。

図3Bは、A方向から見た場合における、プラグ芯線用シールド14及びプラグ接地電極18を示す。

10 図3Cは、B方向から見た場合における、プラグ芯線用シールド14及びプラグ接地電極18を示す。

図4Aは、プラグ側基板200の表の面を示す。

図4Bは、コネクタ接合面に垂直な方向から見た場合における、プラグ側基板200を示す。

15 図5は、図1Bを用いて説明した、プラグコネクタ100のB-B断面図を 示す。

図6Aは、コネクタ接合面に垂直な方向から見た場合における、リセプタクルコネクタ300を示す。

図6Bは、A方向から見た場合における、リセプタクルコネクタ300を示 20 す。

図7Aは、図6Bにおけるリセプタクル信号端子20のB-B断面図を示す。図7Bは、図7AのC-C断面図を示す。

図8Aは、コネクタ接合面に略垂直な方向から見た場合における、リセプタ クル芯線用シールド24を示す。

25 図 8 B は、図 7 A の C - C 断面図に垂直な方向から見た場合における、リセプタクル信号芯線 2 2 を示す。

図8Cは、同じ方向から見た場合における、リセプタクル芯線用シールド24を示す。

図9Aは、リセプタクル側基板250(図6B参照)の表の面に略垂直な方向から見た場合における、リセプタクル側ハウジング60を示す。

図9 Bは、リセプタクル信号端子20を更に詳細に示す。

図10Aは、コネクタ接合面に略垂直な方向からリセプタクルコネクタ30 0を示す。

図10Bは、A方向から見た場合における、リセプタクルコネクタ300を示す。

図10Cは、リセプタクル側基板260の表の面に略垂直な方向から見た場合における、リセプタクル側ハウジング60を示す。

10 図11は、プラグ信号端子10とリセプタクル信号端子20とが嵌合した状態を示す。

図12Aは、プラグ信号端子30の詳細な構成の一例を示す。

図12Bは、軸方向に対して90度回転させた場合における、プラグ信号端子30の詳細な構成の一例を示す。

15

20

発明の詳細な説明

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。

図1は、本実施形態の一例に係るプラグコネクタ100の構成を示す。プラグコネクタ100は、一端がリセプタクル側のコネクタと接続され、他端がプラグ側基板200の一辺に実装されることにより、リセプタクル側のコネクタとプラグ側基板200との間で、電気的な信号を中継する。プラグ側基板200は、信号を伝送する複数の基板信号線202、及び接地された基板接地線204を有する。プラグコネクタ100は、プラグ側ハウジング50及び複数のプラグ信号端子10を備える。

図1Aは、プラグ側基板200の表の面と垂直な方向から見た、プラグコネ

クタ100を示す。図1Bは、リセプタクル側のコネクタとの接合面であるコネクタ接合面と垂直な方向から見た場合における、プラグ側ハウジング50を示す。本図において、プラグ側ハウジング50a及びプラグ側ハウジング50bの2つが重ねられている。図1Cは、A方向から見た場合における、プラグ側ハウジング50aを示す。

プラグ側ハウジング50は、コネクタ接合面と略平行に形成される略長方形状の面を上面として、当該上面から略垂直に、プラグ信号端子10の長さより短く延伸して形成される。プラグ側ハウジング50は、複数の貫通孔54、2つの位置決め部材52、2つの側面56、及び複数の凸部58を有する。

10 複数の貫通孔 5 4 は、プラグ側ハウジング 5 0 の上面から略垂直に、当該上面の裏面へ向かう方向に、略円筒状に貫通して形成される。複数のプラグ信号端子 1 0 のそれぞれは、貫通孔 5 4 にそれぞれ挿入される。これにより、プラグ側ハウジング 5 0 は、複数のプラグ信号端子 1 0 を保持する。

また、複数の貫通孔54は、プラグ側ハウジング50の上面において、予め 定められた配列方向に、略等間隔で列状に配置される。これらの複数の貫通孔 54は、互いに平行な2つの列である第1の列と第2の列とを形成する。これ により、プラグ側ハウジング50は、複数の信号端子のそれぞれの少なくとも 一部を、互いに平行な第1の列、及び第2の列に並べて保持する。

さらに、複数の貫通孔54は、第1の列に形成された隣接する2つの貫通孔54のそれぞれの略中心を結ぶ線分の略垂直2等分線上に、第2の列における一の貫通孔54の略中心が配置された、千鳥配置を形成する。これにより、プラグ側ハウジング50は互いに平行な第1の列、及び第2の列の2列に並べた千鳥配置により、複数のプラグ信号端子10を、2列に並べて保持する。尚、本図においてプラグ側ハウジング50は、第1の列と第2の列のそれぞれの両端に、複数個のプラグ信号端子10をそれぞれ保持している。

2つの側面56は、プラグ側ハウジング50において、プラグ信号端子10の軸方向及び配列方向に、それぞれ平行に形成される。側面56は、複数の凸部58は、複数のプラグ信号端子10が保持されるそ

れぞれの位置において、側面56と垂直な方向に、プラグ信号端子10を囲うようにそれぞれ突出し、プラグ信号端子10の軸方向に延伸して形成される。これにより、側面56は、凹凸を持った波状に形成される。隣り合う凸部58の間隙に形成される凹みは、他のプラグ側ハウジング50に形成される凸部58の突起を収容する。尚、凸部58と凹みとは、台形状、矩形状、又は曲面状等に形成されてよい。

5

10

15

20

25

更に、本実施形態においては、プラグ側ハウジング50は、第1の列及び第2の列に、それぞれ同数の信号端子10を並べて保持する。これにより、2個のプラグ側ハウジング50は、それぞれの側面56における波状に形成された凹凸をそれぞれ係合させることで、適切に重なり合うことができる。

2個の位置決め部材52は、第1の列及び第2の列のそれぞれの一端に配置されたプラグ信号端子10とそれぞれ隣接して、複数のプラグ信号端子10を挟んで対向するように、複数のプラグ信号端子10と共に千鳥配置をなす位置に、プラグ側ハウジング50の表面からプラグ信号端子10の軸方向へ突出して設けられる。これにより、プラグコネクタ100と接続される、リセプタクル側のコネクタの位置を規定する。

また、2つの位置決め部材52は、同数に並べられた千鳥配置の2列のそれ ぞれ両端に対向して配置されるために、位置決め部材52のそれぞれは、上面 の略中心に対して略対称を成す。これにより、2つの位置決め部材52は、プ ラグコネクタ100とリセプタクル側のコネクタとを安定に接続することがで きる。尚、プラグ側ハウジング50は、2個以上の位置決め部材を備えもよい。

図2は、プラグ信号端子10の詳細な構成の一例を示す。プラグ信号端子10は、プラグ信号芯線12、プラグ芯線用シールド14、絶縁部材17、プラグ信号電極16、2つのプラグ接地電極18、及び周状延伸部19を有する。

プラグ信号芯線12は、例えば金属等の導体により、線状に延伸して形成される。プラグ芯線用シールド14は、貫通孔54(図1参照)の内径と略同径に、円筒状に形成される。プラグ芯線用シールド14は、プラグ信号芯線12と絶縁された導体により、プラグ信号芯線12の軸方向に延伸してプラグ信号

芯線12を囲むように、プラグ信号芯線12より長く形成される。

絶縁部材17は、例えば樹脂等の絶縁体であって、プラグ芯線用シールド14とプラグ信号芯線12との隙間に充填される。これにより、プラグ芯線用シールド14はプラグ信号芯線12と電気的に絶縁される。

プラグ信号電極16は、プラグ信号芯線12から軸方向に略平行に延伸して 形成される。また、2つのプラグ接地電極18は、プラグ芯線用シールド14 から軸方向に延伸して、プラグ信号電極16を挟んで互いに対向して形成され る。

周状延伸部19は、プラグ芯線用シールド14の表面の一部において、プラ 10 グ信号芯線12の一端の近傍に、信号芯線12を囲む周状に延伸して、信号芯 線12を囲む内面からに信号芯線12に向かって突出して形成される。

図3は、プラグ芯線用シールド14及びプラグ接地電極18の詳細な構成の一例を示す。図3Aは、プラグ側基板200(図1参照)の表の面に向かう方向から見た場合における、プラグ芯線用シールド14及びプラグ接地電極18を示す。図3Bは、A方向から見た場合における、プラグ芯線用シールド14及びプラグ接地電極18を示す。図3Cは、B方向から見た場合における、プラグ芯線用シールド14及びプラグ接地電極18を示す。プラグ芯線用シールド14は、突起11及び止め具15を含む。

15

突起11は、プラグ芯線用シールド14の表面から、当該表面の外側へ向かって突出して形成される。突起11は、プラグ信号端子10(図2参照)が挿入される貫通孔54(図1参照)の内側の面において、プラグ信号端子10をプラグ側ハウジング50に対して係止する。

止め具15は、プラグ芯線用シールド14の表面から、当該表面の内側へ向かって延伸して形成され、絶縁部材17(図2参照)を保持する。これにより、 絶縁部材17は、プラグ信号芯線12(図2参照)を固定する。このように、 本実施形態においては、プラグ芯線用シールド14を絶縁した状態で、複数の プラグ信号端子10をプラグ側ハウジング50に確実に固定することができる。 図4は、プラグ側基板200の詳細な構成の一例を示す。図4Aは、プラグ

側基板200の表の面を示す。図4Bは、コネクタ接合面に垂直な方向から見た場合における、プラグ側基板200を示す。

プラグ側基板200は、プラグ信号端子10の軸方向に対して略平行な例えば略長方形の基板である。プラグ側基板200は、複数の基板信号線202a 及び複数の基板接地線204aを表の面に有し、複数の基板信号線202b及び複数の基板接地線204bを裏の面に有する。それぞれの基板信号線202は、電気的に互いに独立して設けられ、それぞれの基板接地線204は、接地される。

それぞれの基板信号線202aと基板信号線202bとは、複数のプラグ信 10 号端子10が成す千鳥配列と、同じ配列で配置される。これにより、プラグ側 基板200は複数のプラグ信号端子10と、適切に接続される。

図5は、図1 Bを用いて説明した、プラグコネクタ100のB-B断面図を示す。第1の列におけるプラグ信号端子10のプラグ信号電極16 a と、第2の列におけるプラグ信号端子10のプラグ信号電極16 b とは、プラグ側基板200 a を挟んで対向する。これにより、第1の列におけるそれぞれのプラグ信号端子10のプラグ信号電極16 a は、プラグ基板200 a の表の面に形成されたそれぞれの基板信号線202 a (図4 B参照)と接触し、第2の列におけるそれぞれのプラグ信号端子10のプラグ信号電極16 b は、プラグ基板200 a の裏の面に形成されたそれぞれの基板信号線202 b (図4 B参照)と接触する。同様に、第1の列におけるプラグ接地電極18 (図2参照)は、基板の表の面に形成された基板接地線204 a (図4 B参照)と接触し、第2の列における接地電極18 (図2参照)は、基板の表の面に形成された基板接地線204 b (図4 B参照)と接触する。

20

このように、複数のプラグ信号端子10は、複数の基板信号線202のそれ 25 ぞれに、それぞれ対応して設けられる。そして、プラグ信号電極16は、プラ グ信号芯線12と、当該プラグ信号端子10に対応する基板信号線202とを 電気的に接続し、プラグ接地電極18はプラグ芯線用シールド14と、基板接 地線204とをそれぞれ電気的に接続する。これにより、プラグ信号芯線12 が受ける信号を、プラグ側基板200へ伝達することができる。

図6は、本実施形態の他の例に係るリセプタクルコネクタ300の構成を示す。リセプタクルコネクタ300は、例えばプラグコネクタ100(図1参照)と接続するリセプタクル側のコネクタの一例である。図6Aは、コネクタ接合面に垂直な方向から見た場合における、リセプタクルコネクタ300を示す。図6Bは、A方向から見た場合における、リセプタクルコネクタ300を示す。

リセプタクルコネクタ300は、リセプタクル側基板250に実装されるコネクタであり、リセプタクルコネクタ300を挟んで、リセプタクル側基板250と対向するプラグコネクタ100(図1参照)と接続される。リセプタクルコネクタ300は、リセプタクル側ハウジング60及び複数のリセプタクル信号端子20を備える。

10

15

リセプタクル側ハウジング60は、重ねて配置された2つのプラグ側ハウジング50の上面とほぼ同形状の面を上面として、当該上面から略垂直に、リセプタクル信号端子20と略同程度の長さに延伸して形成される。リセプタクル側ハウジング60は、4つの位置決め孔62、複数の収容部64、4つのハウジング貫通孔66、及びリベット68を有する。

位置決め孔62は、プラグコネクタ100に設けられた4つの位置決め部材52(図1参照)に対応して、リセプタクル側ハウジング60の上面から、当 該上面の裏面ヘリセプタクル側ハウジング60を貫通して形成される。4つの 位置決め孔62のそれぞれは、4つの位置決め部材52のそれぞれと係合する。これにより、位置決め部材52及び位置決め孔62は、プラグ側ハウジング50に対するリセプタクル側ハウジング60の位置を正しく規定することができる。

25 複数の収容部 6 4 のそれぞれは、リセプタクル信号端子 2 0 をそれぞれ収容 する。更に、複数の収容部 6 4 のそれぞれは、プラグ信号芯線 1 2 (図 2 参 照)とプラグ芯線用シールド 1 4 (図 2 参照)との、それぞれ一部を収容する。 これにより、リセプタクル側ハウジング 6 0 は、複数のリセプタクル信号端子 20を保持する。本実施形態において、複数の収容部64のそれぞれは、プラグ側ハウジング50に保持される複数のプラグ信号端子10(図1参照)のそれぞれと対向する位置に、複数のリセプタクル信号端子20を、4つの列の千鳥配置にそれぞれ保持する。

5 4つのハウジング貫通孔66は、リセプタクル側ハウジング60において千 鳥配置された4つの列を挟んで、2つずつ互いに対向して、リセプタクル側ハ ウジング60の上面から当該面の裏面に貫通して、略円筒状に設けられる。

リベット68は、例えば鋼やアルミ等によりハウジング貫通孔66の内径と略同径の円筒状に形成される。リベット68は、プラグコネクタ100と対向する一端がハウジング貫通孔66に収容され、他端がリセプタクル側基板250の裏の面から突出するように、リセプタクル側ハウジング60からリセプタクル側基板250に向かう方向に、ハウジング貫通孔66、及びリセプタクル側基板250が有する基板貫通孔252に挿入される。

ここで、基板貫通孔252は、リセプタクル側基板250において、ハウジング貫通孔66に対応して、リセプタクル側ハウジング60と対向する表の面から裏の面に貫通して設けられる。

リベット68におけるリベット締め作業において、プラグコネクタ100と 対向するリベット68の一端はリセプタクル側ハウジング60の上面から突出 しない位置に配置され、リセプタクル側基板250の裏の面から突出するリベ ット68の他端は、例えばリベット打ちにより潰される。これによりリベット 68は、対向するプラグコネクタ100とリベット68の一端を干渉させるこ となく、リセプタクル側ハウジング60をリセプタクル側基板250に固定す る。

20

図7は、リセプタクルコネクタ300の詳細な構成の一例を示す。図7Aは、25 図6Bにおけるリセプタクル信号端子20のB-B断面図を示す。図7Bは、図7AのC-C断面図を示す。リセプタクル信号端子20は、リセプタクル信号端線22、リセプタクル芯線用シールド24、リセプタクル信号電極26、半周部23、リセプタクル接地電極28、及び半周状延伸部29を有する。リ

セプタクル信号電極26及びリセプタクル接地電極28は、リセプタクル側基板250(図6B参照)が、例えば表の面に有してよい基板信号線及び基板接地線と接続される。

尚、リセプタクル信号芯線22、リセプタクル芯線用シールド24及び半周 状延伸部29は、図2を用いて説明したプラグ信号端子10における、プラグ 信号芯線12、及びプラグ芯線用シールド14と同一又は同様の機能を有して よい。

半周部23は、リセプタクル芯線用シールド24において半円周状に形成されたシールドである。また、半周状延伸部29は、周状延伸部19が周状に形成されるのに対して、半周部23において半周状に形成される点を除き、周状延伸部19と同様の機能を有する。

10

15

20

25

図8は、リセプタクル信号芯線22及びリセプタクル芯線用シールド24の 詳細な構成の一例を示す。図8Aは、コネクタ接合面に略垂直な方向から見た 場合における、リセプタクル芯線用シールド24を示す。図8Bは、図7Aの C-C断面図に垂直な方向から見た場合における、リセプタクル信号芯線22 を示す。図8Cは、同じ方向から見た場合における、リセプタクル芯線用シー ルド24を示す。

半周部23は、リセプタクル芯線用シールド24において、リセプタクル接 地電極28に近い端部の近傍に、リセプタクル信号芯線22を略半周囲むよう に、形成される。

リセプタクル信号電極26は、リセプタクル信号端子20(図6参照)の軸 方向と略垂直に、リセプタクル芯線用シールド24から離れる方向に、リセプ タクル信号芯線22から延伸して形成される。

2つのリセプタクル接地電極28は、半周部23の円弧から弦へ向かう方向である半月方向へ、リセプタクル芯線用シールド24から延伸して、リセプタクル信号電極26を挟んで互いに対向して、リセプタクル信号電極26が延伸する方向とそれぞれ略平行に形成される。

また、収容部64において(図7参照)、リセプタクル信号芯線22は、リ

セプタクル芯線用シールド24の内側に、挿入される。リセプタクル信号芯線 22とリセプタクル芯線用シールド24とは、リセプタクル芯線用シールド2 4の内側に充填された樹脂等の絶縁体により、電気的に絶縁される。

リセプタクル側ハウジング60は、例えば樹脂等により形成される。また、 リセプタクル芯線用シールド24は、一部欠けた半周状に形成される。これに より、リセプタクル芯線用シールド24の内側の絶縁体と、リセプタクル芯線 用シールド24の外側を囲うリセプタクル側ハウジング60の樹脂とは、当該 欠けた形状の部分においてつながって、一体に形成される。これにより、リセ プタクル側ハウジング60を、容易に安く製造することができる。

5

15

20

25

10 図9は、リセプタクル側ハウジング60の詳細な構成の一例を示す。図9Aは、リセプタクル側基板250(図6B参照)の表の面に略垂直な方向から見た場合における、リセプタクル側ハウジング60を示す。図9Bは、リセプタクル信号端子20を更に詳細に示す。

複数のリセプタクル信号端子20は、それぞれのリセプタクル信号電極26 が延伸する方向を、予め定められた配列方向に向けて、当該配列方向に並べて 配置される。本実施形態において、複数のリセプタクル信号端子20のそれぞ れは、半月方向を配列方向に向けてそれぞれ配置される。

この場合に、それぞれのリセプタクル信号端子20における、当該リセプタクル信号端子20において半月方向に形成される開放した空間は、半月方向に 隣り合う他の半周部23により、ほぼ遮蔽される。これにより、リセプタクルコネクタ300においては、例えば近接するリセプタクル信号端子20からのクロストーク等のノイズの影響を、減らすことができる。

図10は、リセプタクルコネクタ300の構成の他の例を示す。図10Aは、コネクタ接合面に略垂直な方向からリセプタクルコネクタ300を示す。図10Bは、A方向から見た場合における、リセプタクルコネクタ300を示す。図10Cは、リセプタクル側基板260の表の面に略垂直な方向から見た場合における、リセプタクル側ハウジング60を示す。尚、図6と同じ符号を付した構成は、図6における構成と同一又は同様の機能を有するので、以下に述べ

る点を除いて、説明を省略する。

10

15

リベット68を収容する4つのハウジング貫通孔66は、千鳥に配置される 複数の収容部64の所定の位置に形成される。本実施形態において4つのハウ ジング貫通孔66は、コネクタ接合面に向かう方向に180度回転させた状態 のプラグコネクタ100と嵌合することができる位置に、設けられる。

リセプタクル側基板260は、リセプタクル側ハウジング60におけるハウジング貫通孔66に対応する位置に、リセプタクル側ハウジング60と対向する表の面から裏の面に貫通して設けられた基板貫通孔262を有する。本実施形態において、基板貫通孔に挿入されたリベット68により、リセプタクル側ハウジング60とリセプタクル側基板260とは、確実に固定することができる。

図11は、プラグ信号端子10とリセプタクル信号端子20とが嵌合した状態を示す断面図である。本実施形態において、プラグ信号端子10は、オス型の端子である、プラグ信号芯線12及びプラグ芯線用シールド14を備える。

また、リセプタクル信号端子20は、オス型の端子と嵌合する形状を持つメス型の端子である、リセプタクル信号芯線22及びリセプタクル芯線用シールド24を備える。

プラグ信号端子10をリセプタクル信号端子20へ挿入する場合には、リセプタクル信号芯線22は、プラグ信号芯線12の外面と接触する内面において、 30 当該外面を弾性力により押圧する。リセプタクル芯線用シールド24は、プラグ芯線用シールド14の外面と接触する内面において、当該外面を弾性力により押圧する。これにより、リセプタクル信号芯線22及びリセプタクル芯線用シールド24は、プラグ信号芯線12及びプラグ芯線用シールド14と確実に嵌合する。

25 更に、本実施形態において、プラグ信号端子10とリセプタクル信号端子20とが接続される場合、プラグ信号芯線12がリセプタクル信号芯線22と接続されるより先に、プラグ芯線用シールド14は、リセプタクル芯線用シールド24と接触する。

そして、プラグ芯線用シールド14の先端が、リセプタクル芯線用シールド24の内部における予め定められた位置へ挿入されるまでの期間、当該先端がリセプタクル芯線用シールド24の奥に進むに従って漸増する弾性力により、リセプタクル芯線用シールド24は、プラグ芯線用シールド14の外面を押圧する。プラグ芯線用シールド14の先端が、予め定められた位置へ挿入されると、リセプタクル芯線用シールド24がプラグ芯線用シールド14の外面を押圧する弾性力は、略一定な値となる。プラグ芯線用シールド14の先端が、予め定められた位置へ挿入された後に、プラグ信号芯線12はリセプタクル信号芯線22と接続される。

これにより、プラグ信号芯線12は、リセプタクル芯線用シールド24が広がりきった後に、リセプタクル信号芯線22~確実に挿入され、例えば、プラグ信号端子10をリセプタクル信号端子20~挿入する力を低減することができる。また、プラグ信号芯線12の折れ曲がり等を防止することができる。

10

15

20

25

また、本実施形態においては、プラグ信号芯線12より先にリセプタクル芯線用シールド22が接触することにより、プラグ信号端子10に帯電した静電気をグランドへ逃がすことで電子回路を保護したり、電源の投入の順序が予め定められているDUTにおいて、DUTを保護したりすることが出来る。

このように、プラグ信号芯線12及びプラグ芯線用シールド14のそれぞれに対してリセプタクル信号芯線22及びリセプタクル芯線用シールド24はそれぞれ嵌合する。そして、プラグ信号端子10は、リセプタクル信号端子20と電気的及び物理的に確実に接続される。

尚、本実施形態において、リセプタクル芯線用シールド24は、AA断面からBB断面に向かってプラグ芯線用シールド14との距離が、少しずつ広がるように形成される。これにより、リセプタクル芯線用シールド24が弾性力を持って可動する。この可動する空間において、プラグ芯線用シールド14とリセプタクル芯線用シールド24との間には、リセプタクル側ハウジング60の樹脂等の絶縁物により充填されない隙間が生じる。同様に、プラグ信号芯線12とリセプタクル信号芯線22との間にも、当該樹脂等により充填されない隙

間が生じる。このために、AA断面からBB断面における、プラグ信号端子1 0とリセプタクル信号端子20との嵌合面のインピーダンス値は、他の樹脂等 の充填されている場所における嵌合面のインピーダンス値に比べ、大きくなる。

しかし、本例において、図2を用いて説明した周状延伸部19の溝は、プラグ信号芯線12とプラグ芯線用シールド14との距離を小さくすることにより、プラグ信号端子10におけるインピーダンス値を低減させる方向に補正する。同様に、図7を用いて説明した半周状延伸部29の溝は、リセプタクル信号芯線22とリセプタクル芯線用シールド24との距離を小さくすることにより、リセプタクル信号端子20におけるインピーダンス値を、低減させる方向に補正する。これにより、本実施形態においては、インピーダンスの不整合により生じる信号の劣化を低減することができる。

10

15

20

25

また、本実施形態において、プラグ信号端子10はオス型の端子であり、リセプタクル信号端子20はメス型の端子であるが、他の例において、プラグ信号芯線12及びプラグ芯線用シールド14と、リセプタクル信号芯線22及びリセプタクル芯線用シールド24とは、どちらか一方がオス型の端子であり、他方がメス型の端子であってよい。

図12は、プラグ信号端子30の構成の他の例を示す。図12Aは、プラグ信号端子30の詳細な構成の一例を示す。図12Bは、軸方向に対して90度回転させた場合における、プラグ信号端子30の詳細な構成の一例を示す。本例において、プラグ信号端子30は、プラグ側のコネクタであり、プラグ側のハウジングにより保持される。プラグ信号端子30は、プラグ信号芯線32、第1シールド34、突出部36、及び第2シールド37を備える。

プラグ信号芯線32は、例えば金属等の導体により線状に延伸して形成される。プラグ信号芯線32において、同軸ケーブル400と対向する一端は、同軸ケーブル400の中心導体と電気的に接続される。

第1シールド34は、プラグ信号芯線32の先端の近傍から、プラグ信号芯線32の軸方向に延伸して、プラグ信号芯線32を囲むように、プラグ信号芯線32と電気的に絶縁された導体により形成される。第1シールド34は、プ

ラグ側のハウジングが有する、第1シールド34と略同径に設けられた貫通孔 等に収容される。

突出部36は、プラグ信号芯線32から離れる方向に突出して、第1シールド34の終端から延伸して形成される。これにより、プラグ信号端子30は、

5 プラグ側のハウジングの表面に係止される。本実施形態において、プラグ側の ハウジングは、例えば図6や図9で説明した複数のリセプタクル信号端子20 に対応した配置で、複数のプラグ信号端子30を保持する。

第2シールド37は、先端から軸方向に延伸して、プラグ信号芯線32を囲むように、プラグ信号芯線32と電気的に絶縁された導体により形成される。

- 10 第2シールド37の先端は第1シールド34に対向して配置され、突出部36 の近傍において、プラグ信号芯線32と第1シールド34との間に挿入される。 第2シールド37の他端は、同軸ケーブル400と対向して配置され、例えば 半田付け等によって、同軸ケーブル400の外部導体と第2シールド37とは 電気的に接続される。
- 15 以上のように構成されたプラグ側のコネクタは、プラグ側のハウジングによって、複数のプラグ信号端子30を適切に保持することができる。また、プラグ側のコネクタは、嵌合すべきリセプタクル側のコネクタと同軸ケーブル400との間で、電気的な信号を適切に中継することができる。

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記 実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又 は改良を加えることができる。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の 技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。

上記説明から明らかなように、本実施形態によれば、信号を適切に中継する コネクタを提供することができる。

20

請求の範囲

- 1. 信号を伝送する複数の基板信号線、及び接地された基板接地線を有する基板に実装されるコネクタであって、
- が記複数の基板信号線のそれぞれに、それぞれ対応して設けられた複数の信号端子を備え、

それぞれの前記信号端子は、

導体により線状に延伸して形成された信号芯線と、

前記信号芯線の軸方向に延伸して、前記信号芯線を囲むように、前記信号芯 10 線と電気的に絶縁された導体により形成された芯線用シールドと、

前記信号芯線から延伸して形成され、前記信号芯線と、当該信号端子に対応する前記基板信号線とを接続する信号電極と、

前記芯線用シールドから延伸して、前記信号電極を挟んで互いに対向して形成され、前記芯線用シールドと、前記基板接地線とをそれぞれ接続する複数の接地電極と

を有するコネクタ。

15

2. 前記複数の信号端子のそれぞれ一部を、互いに平行な第1の列、及び第2の列の2列に並べて保持するハウジングを更に備え、

前記コネクタは、表の面が前記軸方向と平行な前記基板の一辺に実装され、

20 前記第1の列における前記信号端子の前記信号電極は、前記第2の列における前記信号端子の前記信号電極と、前記基板を挟んで対向し、

前記第1の列における前記信号端子の前記信号電極は、前記基板の表の面に 形成された前記基板信号線と接続され、

前記第2の列における前記信号端子の前記信号電極は、前記基板の裏の面に 25 形成された前記基板信号線と接続される請求項1に記載のコネクタ。

3. 前記複数の信号端子の少なくとも一部を、予め定められた配列方向に並べて保持するハウジングを更に備え、

前記ハウジングにおける、前記軸方向及び前記配列方向に平行な側面は、前

記複数の信号端子が保持されるそれぞれの位置において、当該側面と垂直な方向にそれぞれ突出する波状に形成される請求項1に記載のコネクタ。

4. 前記複数の信号端子のそれぞれ一部を、互いに平行な第1の列、及び第2の列の2列に並べた千鳥配置により、前記ハウジングは前記複数の信号端子を保持し、

前記ハウジングにおける、前記第1の列に近い前記側面は、前記第1の列に おける前記複数の信号端子が保持されるそれぞれの位置において、当該側面と 垂直な方向にそれぞれ突出する波状に形成され、前記第2の列と平行な前記側 面は、前記第2の列における前記複数の信号端子が保持されるそれぞれの位置 において、当該側面と垂直な方向にそれぞれ突出する波状に形成される請求項 3に記載のコネクタ。

5. 前記芯線用シールドにおける、前記接地電極に近い端部の近傍の部分は、 前記信号芯線を略半周囲むように形成され、

前記信号電極は、前記軸方向と略垂直に、前記芯線用シールドから離れる方 15 向に延伸して形成される請求項1に記載のコネクタ。

- 6. 前記複数の信号端子は、それぞれの前記信号電極が延伸する方向を予め 定められた配列方向に向けて、当該配列方向に並べて配置される請求項5に記 載のコネクタ。
 - 7. 前記複数の信号端子を保持するハウジングと、
- 20 前記ハウジングを前記基板に固定するリベットとを更に備える請求項1に記載のコネクタ。

10

8. 前記コネクタは、当該コネクタを挟んで前記基板と対向する他のコネクタと接続され、

前記ハウジングは、前記他のコネクタと対向する面から、当該面の裏の面に 25 貫通して設けられたハウジング貫通孔を有し、

前記基板は、前記ハウジング貫通孔に対応して、前記ハウジングと対向する表の面から裏の面に貫通して設けられた基板貫通孔を有し、

前記リベットは、前記他のコネクタと対向する一端が前記ハウジング貫通孔

に収容され、他端が前記基板の裏の面から突出するように、前記ハウジングから前記基板に向かう方向に、前記ハウジング貫通孔及び前記基板貫通孔に挿入される請求項7に記載のコネクタ。

9. 前記複数の信号端子のそれぞれ一部を、互いに平行な第1の列、及び第 2の列の2列に並べた千鳥配置により、前記複数の信号端子を保持するハウジングと、

前記第1の列及び前記第2の列のそれぞれの一端に配置された前記信号端子とそれぞれ隣接して、前記複数の信号端子を挟んで対向するように、前記複数の信号端子と共に前記千鳥配置をなす位置に、前記ハウジングの表面から突出して設けられることにより、前記コネクタと接続される他のコネクタの位置を

規定する、少なくとも2個の位置決め部材と

を更に備える請求項1に記載のコネクタ。

10

- 10. 前記ハウジングは、前記第1の列及び前記第2の列に、それぞれ同数の前記信号端子を並べて保持する請求項9に記載のコネクタ。
- 15 11. 前記コネクタは、前記信号芯線と接続される被接続芯線を備える他のコネクタと接続され、

前記信号芯線は、前記被接続芯線と一端において嵌合することにより接続され、

前記芯線用シールドは、前記信号芯線の前記一端の近傍に、前記信号芯線を 20 囲む周状に延伸して、前記信号芯線を囲む内面から前記信号芯線に向かって突 出する周状延伸部を含む請求項1に記載のコネクタ。

- 12. 前記信号端子は、前記信号芯線及び前記芯線用シールドのそれぞれに対してそれぞれ嵌合すべき、被接続芯線及び被接続シールドを有する被接続端子と接続され、
- 25 前記信号芯線及び前記被接続芯線の一方はオス型の芯線端子であり、他方は、 前記オス型の芯線端子の外面と接触する内面において、当該外面を弾性力によ り押圧するメス型の芯線端子であり、

前記芯線用シールド及び被接続シールドの一方はオス型のシールド端子であ

り、他方は、前記オス型のシールド端子の外面と接触する内面において、当該 外面を弾性力により押圧するメス型のシールド端子であり、

前記信号端子と前記被接続端子とが接続される場合、前記信号芯線及び前記 芯線用シールドの一方は、他方よりも先に、前記被接続芯線又は前記芯線用シ ールドと接触する請求項1に記載のコネクタ。

- 13. 前記信号端子と前記被接続端子とが接続される場合、前記信号芯線が 前記被接続芯線と接続されるより先に、前記芯線用シールドは、前記被接続シ ールドと接触する請求項12に記載のコネクタ。
- 14. 前記オス型のシールド端子の先端が、前記メス型のシールド端子の内 10 部における予め定められた位置へ挿入されるまでの期間、当該先端が前記メス 型のシールド端子の奥に進むに従って漸増する弾性力により、前記メス型のシ ールド端子は、前記オス型のシールド端子の外面を押圧し、

前記オス型のシールド端子の先端が、前記予め定められた位置へ挿入された後に、前記信号芯線は前記被接続芯線と接続される請求項13に記載のコネクタ。

15. 信号を伝送する複数の信号端子と、前記複数の信号端子とを保持するハウジングを備えるコネクタであって、

前記信号端子は、

15

導体により線状に延伸して形成された信号芯線と、

20 前記信号芯線の先端の近傍から前記信号芯線の軸方向に延伸して、前記信号 芯線を囲むように、前記信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成され、 前記ハウジングに収容される第1シールドと、

前記信号芯線から離れる方向に突出して、前記第1シールドの終端から延伸 して形成され、前記ハウジングの表面に係止される突出部と、

25 前記突出部の近傍において、前記信号芯線と前記第1シールドとの間に先端 が挿入され、当該先端から前記軸方向に延伸して、前記信号芯線を囲むように、 前記信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成された第2シールドと を備えるコネクタ。 16. 信号を伝送する信号端子を備えるコネクタであって、

導体により線状に延伸して形成された信号芯線と、

前記信号端子は、

を有するコネクタ。

前記信号芯線の軸方向に延伸して、一端の近傍の部分が前記信号芯線を略半 5 周囲むように、前記信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成された芯線 用シールドと、

前記軸方向と略垂直に、前記芯線用シールドから離れる方向へ、前記芯線用シールドの前記他端に近い、前記信号芯線の端部から延伸して形成される信号 電極と

10 前記信号電極と略平行に、前記芯線用シールドの前記他端から延伸して形成される接地電極と

17. 基板に実装されるコネクタであって、 信号を伝送する信号端子と、

15 前記信号端子を保持するハウジングと、 前記ハウジングを前記基板に固定するリベットと を備えるコネクタ。

18. 信号を伝送する信号端子を備えるコネクタであって、 前記信号端子は、

20 導体により線状に延伸して形成され、前記コネクタと接続される他のコネクタが備える被接続芯線と、一端において嵌合することにより接続される信号芯線と、

前記信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成され、前記信号芯線を囲む周状に延伸して、前記信号芯線を囲む内面から前記信号芯線に向かって突出 25 する周状延伸部を、前記信号芯線の前記一端の近傍に含む芯線用シールドと を有するコネクタ。

19. 被接続芯線及び被接続シールドを有する被接続端子と接続される信号 端子を備えるコネクタであって 前記信号端子は、

15

導体により線状に延伸して形成された、前記被接続芯線と嵌合すべき信号芯線と、

前記信号芯線の軸方向に延伸して、前記信号芯線を囲むように、前記信号芯 線と電気的に絶縁された導体により形成された、前記被接続シールドと嵌合す べき芯線用シールドとを有し、

前記信号芯線及び前記被接続芯線の一方はオス型の芯線端子であり、他方は、 前記オス型の芯線端子の外面と接触する内面において、当該外面を弾性力によ り押圧するメス型の芯線端子であり、

10 前記芯線用シールド及び被接続シールドの一方はオス型のシールド端子であり、他方は、前記オス型のシールド端子の外面と接触する内面において、当該 外面を弾性力により押圧するメス型のシールド端子であり、

前記信号端子と前記被接続端子とが接続される場合、前記信号芯線及び前記 芯線用シールドの一方は、他方よりも先に、前記被接続芯線又は前記芯線用シ ールドと接触するコネクタ。

要約書

信号を伝送する複数の基板信号線、及び接地された基板接地線を有する基板に実装されるコネクタであって、複数の基板信号線のそれぞれに、それぞれ対応して設けられた複数の信号端子を備え、それぞれの信号端子は、導体により線状に延伸して形成された信号芯線と、信号芯線の軸方向に延伸して、信号芯線を囲むように、信号芯線と電気的に絶縁された導体により形成された芯線用シールドと、信号芯線から延伸して形成され、信号芯線と、当該信号端子に対応する基板信号線とを接続する信号電極と、芯線用シールドから延伸して、信号電極を挟んで互いに対向して形成され、芯線用シールドと、基板接地線とをそれぞれ接続する複数の接地電極とを有するコネクタを提供する。

10